

広告のご案内


バナー広告/メールマガジン広告

株式会社セミコンダクタポータル



アナウンス
日頃よりセミコンポータルをご利用いただきありがとうございます。ホームページをリニューアルしましたので、お知らせいたします。

TSMC、1.6nm相当のプロセス技術A16を公開




2024年4月30日 | [週間ニュース分析](#)
TSMCは2024 Technology Symposium をカリフォルニア州サンクララで開催、2nmの次の1.6nmに相当する技術を発表した。先週、2024年第1四半期(1Q)における各社の決算が発表された。Intel、SK hynix、ルネサスエレクトロニクス、ソシオネクストなどが決算を発表。生成AI向けの学習ソフトを軽くするという動きもあり、AIプロセッサを集積するSoCへの期待が膨らむ。 [【続きを読む】](#)

米国政府の対中国規制の効果の評価&見方の中、マイクロンに補助金



2024年4月30日 | [長見の海外トピックス](#)
米中摩擦が引き続いている中、米国政府の対中国規制の効果はどうか、それに関する内容がいくつか見られている。Gina Raimondo米国防務長官は、Huaweiのスマホにおける中国製半導体は規制が成功して米国より何年も遅れているとの見方をあらわしている。一方、中国では、Huaweiが規制に対抗して半導体研究拠点を設ける動きのほか、米国防AI半導体規制をすり抜けて渡っている事例が報じられている。このような応酬、せめぎあいの中、米国国内の半導体製造強化に向けた米国政府のCHIPS and Science Actによる補助金支給の発表が続いており、今回は米国のマイクロンに対して行われ、支給先の全体像があらわされ始めている。 [【続きを読む】](#)

【動画】台湾が期待するニッポン～会員限定Free Webinar (4/24)




2024年4月30日 | [SPIフリーウェビナー](#)
【概要】4月3日の台湾大地震の前日、台湾半導体セミナー2024が開催され、日本への期待が提議されました。この時の状況を報告するとともに、台湾のビジネスマインドを紹介します。【日時】2024年4月24日(水) 10:00～11:00 [【続きを読む】](#)

VLSI Sympo、投稿数・採択数とも最多級、Technologyの採択論文は韓国トップ



2024年4月26日 | [会議報告\(プレビュー\)](#)
VLSI Symposium (正式名称: 2024 Symposium on VLSI Technology and Circuits) 2024の概要が決まった。今回の特長は、投稿論文数、採用論文数ともここ10年で最も多いことだ。特に韓国からの採用論文が最も多く、Technology、Circuitsを合わせた全採用論文232件の内、54件と北米と同数になった(図1)。次に多いのが中国(37件)、そして欧州(36件)、台湾(26件)、日本(18件)、シンガポール(8件)、インド(1件)となった。 [【続きを読む】](#)

Micron、232層でQLC(4ビット/セル)のNANDフラッシュSSDを量産開始



2024年4月25日 | [技術分析\(半導体製品\)](#)
Micron Technologyは、512GBから2TBまでの容量を持つ、クライアントSSD(半導体ディスク)「Micron 2500 NMVe」のサンプル出荷を開始した。このSSDには232層でQLC(Quad Level Cell)を持つNANDフラッシュ(図1)を搭載している。また、このNANDフラッシュを搭載した企業向けストレージ顧客向けの「Crucial SSD」は量産を開始した。 [【続きを読む】](#)

広告募集 | イベントや製品紹介にご活用ください

Breaking News
2024年05月01日の半導体/FPD NEWS

- [「責任あるAI」国際組織、東京にアジアを拠点\(日経\)](#)
- [サムスン、先端半導体生産 AI向け「HBM」を巻き返し 米韓3社が投資競争\(日経\)](#)
- [米政府、青島で技術開示 生成 AI 製コンテンツ検出 電子透かしなど活用\(日経\)](#)
- [インドネシアで2600億円 マイクロソフト、AI人材育成などに投資\(日経\)](#)
- [アップル、中国企業と取引増加 昨年4社増5.2社 政治・経営バランス図る\(NIKKEI Asia\)\(日経\)](#)
- [中国景況感4月2カ月連続50期半 生産持ち直し 供給力過剰に不安\(日経\)](#)
- [J-SR、最終赤字55億円、前期、上期戻し前最悪の過期決算、半導体・バイオ医薬も不振\(日経\)](#)
- [O A業界、再編加速 ペーパーレス化進み市場縮小\(日刊工業新聞\)](#)
- [日産、廉価インテナー開発 汎用半導体も搭載\(日刊工業新聞\)](#)

カテゴリ別ニュースはこちら

- [半導体](#)
- [FPD/部品](#)
- [製造設備/材料](#)
- [電子機器\(デバイス応用\)](#)
- [新エネルギー/環境](#)

サイドバナー

2024年3月のトップ10記事

- 第1位: [2023年世界の半導体企業、トップは2年続けてTSMC](#)
- 第2位: [急速に回復するNANDフラッシュ市場、企業の明暗分かれる](#)
- 第3位: [2023年4Qの世界ファウンドリのランキング、TSMCのシェア60%超え](#)
- 第4位: [ルネサスはAIエッジを強化〜23年売上は1兆4697億円だが、8900億円の取戻△](#)
- 第5位: [Intelの投資計画に85億ドルのCHiPs支援が確定、TSMCの日本パッケージ工場](#)
- 第6位: [ルネサスは過去と決別し新たな門出、Nvidiaは圧倒的一人勝ちで業界業績つり上げ](#)
- 第7位: [1月の世界半導体販売額、米韓要因で下がっているものの回復は着実に進む](#)
- 第8位: [先端パッケージング技術開示の動きを探るのは人材、つづけるTSMCが普及](#)
- 第9位: [AIチップセットとして使われるHBM3EのDRAMの製品化相次ぐ](#)
- 第10位: [各国の半導体サプライチェーン関連を巡る現時点それぞれの動きから](#)

サイドバナー

セミコンポータルは会員制ですが、公開コンテンツも多数ございます。会員外へのアプローチも有効です。
(会員はログインするとすべてのコンテンツが表示されます)

- 1.バナー広告**
 - プレミアムバナー上段(表示頻度100%)
550ピクセル×100ピクセル JPEG/PNG/GIF 200KB未満
 - プレミアムバナー中段(4枠のローテーション/表示頻度25%保証)
550ピクセル×100ピクセル JPEG/PNG/GIF 200KB未満
 - サイドバナー(表示頻度100%)
245ピクセル×150ピクセル JPEG/PNG/GIF 100KB未満
- 2.メールマガジン広告**
 - SPI会員10,000名に週1回発行
 - 全角38文字 × 5行
 - 入稿締切日：原則掲載日から2営業日附
- 3.広告原稿の制作**
広告本文原稿および広告画像は、原則申込者で作成願います。
- 4.広告の料金とお申込み方法**
下記営業担当にメールでお問い合わせください。

株式会社セミコンダクタポータル
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ビル6F
[Tel:03-6807-3870](tel:03-6807-3870) Fax:03-6807-3860
[e-mail:sales@semiconportal.com](mailto:sales@semiconportal.com)